

证券代码： 603690

证券简称： 至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（SEMICON 展会） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会
参与机构	JP MORGAN AM(Ex JFAM)-HK Matthews International Capital Management BOCHK Asset Management-HK PINPOINT INVESTMENT ADVISOR-CHINA APARX ASSET MANAGEMENT-KR Quest Management-TH Amiral Gestion SA-SG Sycomore Asset Management-FR Fukoku Life Investments-SGP AIIM AI Squared Mgmt Ltd (P), HK Aspex Management (P), Hong Kong Balyasny Asset Management (P), USA BNP Paribas Asset Management (P), France Boyu Capital Investment Mgmt Co Ltd (P), China Coatue Management LLC (P), USA CoreView Capital (P), Hong Kong DE Shaw & Co (P), USA East Capital Asset Management (P), Sweden Hel Ved Capital (P), Hong Kong Marshall Wace Asset Mgmt (P), UK OLP Capital Management Limited (P), Hong Kong Optimas Capital (P), Hong Kong PineBridge Investments (P), USA Point72 Asset Management LP (P), United States True Light Capital UG Investment (P), Singapore Welight Assets Limited (P), HK Wilson Asset Management Mega Trust Yude Capital Management Ltd (P), China

	<p>UBS Franklin Templeton Invs (Asia) Ltd - Hong Kong Aspen Global Mgmt China Intl Capital Corp Hong Kong Asset Mgmt Ltd Dymon Asia Capital HK Ltd Oasis Mgmt (Hong Kong) LLC Tekne Capital Mgmt Tree Line Advisors (HK) Ltd BEA Union Inv Mgmt Ltd Capella Capital FMR Inv Mgmt Hong Kong Jeneration Capital Mgmt Sumitomo Mitsui Ds Asset Mgmt Hong Kong Ltd Comgest SA Keystone Investors Manulife Inv Mgmt (Hong Kong) Ltd Neuberger Berman Asia Ltd Polunin Capital Partners Valliance Asset Management Limited</p>
时间	2026 年 1-3 月
地点	现场会议
上市公司接待人员姓名	董秘任慕华，证代张娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 交流的主要问题及回复概要</p> <p>1、 公司 2025 年度业绩承压的原因具体是什么？</p> <p>答：2025 年度公司业绩受到四季度经营波动的影响，业绩承压的主要原因为 2025 年四季度部分项目进度及交付情况未达到收入确认的标准，四季度收入同比下降，2025 年全年收入规模同比、环比均下滑；2025 年期间费用同比有所增长，其中第四季度单季增长也较多，主要缘于公司继续推行战略业务布局，持续增加研发投入，加大响应先进制程的高阶湿法设备研发以及供应链国产化建设；信用减值损失影响，主要是公司在年底根据实际情况判断，按谨慎性原则计提对部分其他应收款进行了单项计提信用减值准备。</p> <p>2、 公司研发费用增长主要是用于哪些方面的研发？</p> <p>答：公司研发工作聚焦于半导体湿法设备先进制程的研发、新型机台验证，以及部分关键工艺优化等。公司依据在湿法领</p>

域覆盖全部工艺的战略选择，开发的工艺较多。

3、请问公司对 2026 年订单情况有何展望？

答：公司业务仍然聚焦半导体湿法清洗设备、高纯工艺系统及支持设备、电子材料等领域，在订单获取方面，持续深耕高纯工艺系统及支持设备领域，巩固并扩大在该细分市场的绝对领先优势；在半导体湿法设备领域全面发力，加速工艺优化与客户验证，确保达成既定订单目标。公司业务主要集中于服务 12 寸前道晶圆厂，公司看到先进封装领域业务后续增量机会非常明确，将逐步拓展该市场的业务机会。

4、请问公司如何看待未来行业发展趋势？公司未来两年业务发展情况如何？

答：未来 2-3 年半导体设备领域国产替代将持续深化，设备厂商与下游芯片制造企业协同研发将更紧密，关键零部件自主化加速，但同时竞争也将分化加剧，头部企业的优势将显著扩大。公司已前瞻性地把握行业趋势，并率先启动了零部件的国产化布局，持续深化供应链自主可控能力，以巩固长期竞争优势，同时正积极跟动客户需求的研发，以技术和产品为基石，力争扩大市场份额，获取更多订单。未来 3-4 年，在逻辑先进制程、存储、先进封装和光电子领域的增量机会还是比较大的，公司将积极把握机遇，全力推动这些潜在机会转化为公司实质性的业务增长。

5、公司未来盈利能力、现金流如何改善？

答：公司将持续聚焦主业，优化成本与运营效率，努力提升产品竞争力与毛利率。公司现金流主要受业务扩张、研发投入及供应链建设等因素影响，公司正通过强化回款机制、发展现金流较好的业务板块、多元化融资（如子公司引入投资者）等方式来平衡资金状况，持续通过优化运营和加强资金管理应对负债及现金流挑战，在提升收入规模的同时，确保盈利质量的持续改善。

6、清洗设备的市场竞争格局如何，对公司有何影响？公司将如何应对？

答：国内清洗设备市场竞争日趋激烈，国产替代加速，但关键技术领域仍存在差距，能否在高端市场取得实质性突破，将决定其长期的行业地位。公司半导体湿法清洗设备聚焦晶圆制造的前道工艺，主要应用于扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积等关键工序段前后，能够覆盖晶圆制造中包括逻辑电路、高密度存储、化合物半导体特色工艺等多个细分领域的市场需求，已覆盖 28 纳米全工艺节点，并在更先进制程节点取得突破，高温硫酸、FIN ETCH 等高端工艺机台的交付与验证进度处于国内领先。

公司以自身技术与资源为依托，精准响应核心客户的多维需求，构建覆盖全生命周期的产品与服务体系。公司坚持单点突破与全链协同并重，以“工艺—设备—材料”的联动创新，真正为客户实现降本增效。面向未来，至纯科技将依托产能释放与技术迭代，加快在更先进制程领域的布局，持续助推半导体产业链的自主可控与技术进步。